

第 8 4 回マイクロ接合研究委員会 プログラム

日 時： 平成 19 年 5 月 2 5 日 (金) 1 0 : 3 0 ~ 1 6 : 3 0

場 所： 自動車会館 (東京 市ヶ谷)

	時 間	題 目	講 演 者
平成 19 年 5 月 25 日 (金)	司 会 岩田 剛治 (大阪大学)		
	10:30 ~ 11:10	【特別講演】 『金属フィラーの溶融凝集挙動に基づく 自己組織化実装プロセス』	大阪大学 大学院工学研究科 藤本 公三、大田 皓之、 安田 清和
	11:10 ~ 11:50	『はんだバンプによる ファインピッチフリップチップ接合の開発』	日本 IBM (株) 折井 靖光 鳥山 和重
	11:50 ~ 12:50	昼 食 休 憩	
	12:50 ~ 13:00	委 員 会 議 事	
	司 会 荘司 孝志 (昭和電工(株))		
	13:00 ~ 13:40	『SiP を支えるファインピッチ FC 接続技術』	新光電気工業(株) 荒木 康
	13:40 ~ 14:20	『シーム溶接による気密封止技術の最新動向』	日本アビオニクス(株) 大口 達也
	14:20 ~ 14:40	休 憩	
	司 会 中谷 直人 (日本アビオニクス(株))		
	14:40 ~ 15:20	『電解 Ni/Au めっき BGA 鉛フリーはんだ接合部の 衝撃強度劣化メカニズムと高強度化』 - Mate2006 論文賞受賞講演 -	(株)ルネサステクノロジ 山本 健一、赤星 晴夫、 加藤 隆彦、木本 良輔 (株)日立製作所 川村 利則 大阪大学 佐藤 了平
	15:20 ~ 16:00	『絶縁膜の研削面を利用した微細配線技術』 - Mate2006 論文賞受賞講演 -	(株)富士通研究所 谷 元昭、中川 香苗、 水越 正孝
	16:10 ~ 16:30	マイクロ接合賞 表彰式	
	18:00 ~	懇親会 (アルカディア市ヶ谷)	

プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。